

107522561
PCT/KR 03/01395
RO 14.07.2003

REC'D 15 AUG 2003

WIPO PCT

JAN 2005



별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto
is a true copy from the records of the Korean Intellectual
Property Office.

출원번호 : 10-2002-0041260

Application Number

출원년월일 : 2002년 07월 15일

Date of Application JUL 15, 2002

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

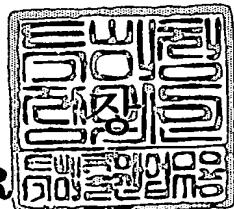
출원인 : 학교법인 광운학원 외 1명
Applicant(s) Kwangwoon Foundation, et al.

2003년 07월 14일



특허청

COMMISSIONER



【서지사항】

【서류명】	특허출원서
【권리구분】	특허
【수신처】	특허청장
【참조번호】	0001
【제출일자】	2002.07.15
【국제특허분류】	H01R
【발명의 명칭】	도체에 슬릿을 삽입한 에스엠에이 커넥터
【발명의 영문명칭】	A Microwave SMA Connector with Inserted slit in conductor
【출원인】	
【명칭】	미션텔레콤 주식회사
【출원인코드】	1-2000-015266-3
【발명자】	
【성명의 국문표기】	이종철
【성명의 영문표기】	LEE, Jong Chul
【주민등록번호】	600910-1017528
【우편번호】	480-722
【주소】	경기도 의정부시 신곡1동 동신2차아파트 203동 1702호
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	이재선
【성명의 영문표기】	LEE, Jae-Sun
【주민등록번호】	750306-1069522
【우편번호】	139-701
【주소】	서울특별시 노원구 월계1동 광운대학교 비마관 522
【국적】	KR
【발명자】	
【성명의 국문표기】	김기병
【성명의 영문표기】	KIM, Ki Byoung
【주민등록번호】	750722-1476816
【우편번호】	330-160
【주소】	충청남도 천안시 신부동 대림 한숲 아파트 303동 1106호
【국적】	KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 윤태순
【성명의 영문표기】 YUN, Tae-Soon
【주민등록번호】 740116-1328140
【우편번호】 139-701
【주소】 서울특별시 노원구 월계1동 광운대학교 비마관 522호
【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 이상근
【성명의 영문표기】 LEE, Sang-Sun
【주민등록번호】 760305-1224216
【우편번호】 139-701
【주소】 서울특별시 노원구 월계1동 광운대학교 비마관 522호
【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 김남영
【성명의 영문표기】 KIM, Nam Young
【주민등록번호】 601114-1024911
【우편번호】 139-050
【주소】 서울특별시 노원구 월계동 929 현대아파트 105-501
【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 김종현
【성명의 영문표기】 KIM, Jong Heon
【주민등록번호】 611213-1051523
【우편번호】 140-897
【주소】 서울특별시 용산구 효창동 3-28호 301호
【국적】 KR

【발명자】

【성명의 국문표기】 이병제
【성명의 영문표기】 LEE, Byung Jee
【주민등록번호】 640420-1829612

【우편번호】 139-750
【주소】 서울특별시 노원구 상계1동 수락현대아파트 102-1112
【국적】 KR
【심사청구】 청구
【취지】 특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정에 의한 출원심사 를 청구합니다. 출원인 미션텔레콤 주식회사 (인)
【수수료】
【기본출원료】 12 면 29,000 원
【가산출원료】 0 면 0 원
【우선권주장료】 0 건 0 원
【심사청구료】 3 항 205,000 원
【합계】 234,000 원
【감면사유】 소기업 (70%감면)
【감면후 수수료】 70,200 원
【첨부서류】 1. 소기업임을 증명하는 서류_1통

【요약서】

【요약】

본 발명은 마이크로파 대역인 Ku-band(12.5 GHz~18 GHz)에서 사용 가능한 에스엠에이(SMA) 타입의 커넥터에 관한 것으로, 특히 18 GHz 대역까지 사용 할 수 있도록 발명되었으며, 중심 도체에 유전체와 고정시킬 수 있는 슬릿(slit)과 커넥터의 삽입 손실 및 정재파비(VSWR), 임피던스 정합 및 높은 주파수에서의 RF 특성을 얻기 위한 계단 구조(step)를 첨가한 것에 관한 것이다.

본 발명에 의한 마이크로파용 에스엠에이(SMA) 타입의 커넥터는 중심 도체에 유전체와 중심 도체를 고정시킬 수 있는 슬릿(slit)을 삽입함으로써 삽입 손실을 줄이는 동시에 정재파비까지 향상시키며, 유전체와 중심 도체를 고정시키기 위해 사용되었던 예폭시 주입 방식인 기존의 방법에 비해 공정이 간편해졌으며 동시에 유전체와 중심 도체와의 분리되는 현상을 제거하였다. 중심 도체에 높은 주파수에서의 RF 동작 특성을 얻기 위하여 사용된 계단 구조(step)는 특성 임피던스 정합에 의하여 고주파에서도 사용 가능케 하였다. 이와 같은 중심 도체에 유전체 공정 펀과 스텝(step)을 삽입함으로써 에스엠에이(SMA) 타입의 커넥터 제작 공정을 단순화하고 높은 주파수에서도 동작 가능한 RF 특성을 확인 할수 있다.

【대표도】

도 3

【색인어】

에스엠에이(SMA)타입 커넥터, 스텝(Step), RF 특성, 삽입된 슬릿(Inserted Slit)

【명세서】

【발명의 명칭】

도체에 슬릿을 삽입한 에스엠에이 커넥터{A Microwave SMA Connector with Inserted slit in conductor}

【도면의 간단한 설명】

도 1은 기존의 일반적인 저주파용 JACK 타입의 커넥터 단면도이다.

(a)는 메일(male) 타입의 커넥터이고 (b)는 피메일(female) 타입의 커넥터이다.

도 2는 기존의 일반적인 고주파용 커넥터의 단면도이다.

도 3은 본 발명에 의해 설계된 도체에 슬릿(slit)이 삽입된 SMA 커넥터이다.

도 4는 본 발명에 의해 설계된 커넥터의 삽입 손실 및 반사 손실의 그래프

도 5는 본 발명에 의해 설계된 커넥터의 정재파비 그래프

【발명의 상세한 설명】

【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

- <7> 본 발명은 18 GHz 대역용 마이크로파 에스엠에이 커넥터에 관한 것으로, 중심 도체에 유전체 와의 고정과 초고주파대역에서 RF 동작 특성을 얻기 위해 도체에 슬릿(slit)을 삽입한 것, 광 범위한 대역의 특성 확보를 위한 스텝 천이(step transition)에 관한 것이다.
- <8> 최근 통신 기술의 발전과 통신 시장의 확대에 따라 정보통신의 고속화 및 사용 주파수의 상향 조정 등으로 상용 대역이 점차 고주파화 되어가고 있다. 일례로 무선 LAN은 5.8 GHz를 사용하

고 있으며, 기존의 유선 방송인 CATV를 무선 CATV로 대체하는 기술인 LMDS(Local Multipoint Distribution Service) 같은 경우는 K-band인 24 ~ 25 GHz를 사용하고 있다. 또한 위성 통신으로 사용되는 대역인 X-band(8 GHz ~ 12.5 GHz)와 Ku-band(12.5 GHz ~ 18 GHz)가 대두되고 있는 현실이다. 이에 따라 미국, 일본 및 유럽 등 선진국을 중심으로 초고주파 대역의 제품 개발에 박차를 가하고 있다. 이렇듯 점차 상용 대역이 높아짐에 따라 그에 맞는 RF 커넥터의 개발이 중요시 되고 있지만 기존의 RF 커넥터는 일자형 외곽 도체, 일자형 유전체를 사용함으로써 생산이 간편하고, 생산 단가가 낮은 반면, 외곽 압력 고정 방식(barb captured contact)을 사용함으로써 외곽 도체에 구멍을 형성하고, 그로 인해 외곽 도체의 연속성을 방해하게 되어 RF 손실을 발생하는 원인을 제공하게 된다. 또한 초고주파 영역의 커넥터에서 사용되는 방법 중 에폭시 삽입에 의한 고정 방법을 사용하는데 이 방법은 커넥터의 측면에 구멍을 만들어 에폭시를 주입하는 방법으로써 에폭시가 주입되는 부분 또한 임피던스 매칭을 위해 도체의 두께를 달리하는 등 제작 공정에 따른 복잡성을 가중, 생산 단가의 상승을 가져오는 등 단점을 발생시켰다.

<9> 도 1은 종래의 저주파용 RF 커넥터의 JACK 타입의 male과 female을 나타낸다. 도면에서 (a)는 male을 (b)는 female을 나타내고 있으며 고주파용 커넥터와는 구조적으로 많은 차이를 나타낸다. 또한 도 2는 고주파용 커넥터의 단면도를 나타낸다.

【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

<10> 본 발명은 상기와 같은 기존 기술의 문제점을 해결하고자, 기존 커넥터의 일자형 외곽 구조로는 낮은 주파수에서와 같은 동일한 특성을 얻기 어렵기 때문에 계단형 구조의 커넥터 외곽 도체를 사용했으며, 그에 따라 임피던스 매칭을 하기 위해 PTFE 유전체 또한 외곽 커넥터와 일치하도록 계단형 구조를 사용했다. 주파수가 높아질수록 불연속 부분에 대해 더욱 민감하기 때문

에 외곽 도체의 불연속에 의한 RF 손실을 감소시키기 위하여 도체와 유전체 사이에 에폭시 삽입을 사용하는 일반적인 고정 방법 대신 삽입 슬릿(inserted slit)을 이용한 고정방법을 이용하여 제조 공정의 단순화 및 RF 성능 개선을 목적으로 한다.

【발명의 구성 및 작용】

<11> 이하 본 발명의 실시 예인 도 3을 참조하여 본 발명에 의한 Ku-Band용 마이크로파 에스엠에이(SMA) 커넥터에 대해 설명한다.

<12> 본 발명에 의한 Ku-Band용 마이크로파 에스엠에이(SMA) 커넥터의 특성 임피던스는 중심 도체 즉 중심 신호선의 두께와 절연체의 두께의 비로 구해진다. 또한 RF 분야에서의 부품 기기들은 전력 전송과 손실이 가장 적은 임피던스인 50 Ω 으로 설계 및 제작된다. 이에 모든 RF 부품에 사용되는 SMA 타입의 커넥터 또한 임피던스 매칭 위해 50 Ω 에 고정시켜 설계된다. 따라서 본 발명으로 제작된 커넥터의 특성임피던스는 50 Ω 으로 설계되었다. 절연체는 테프론(teflon, 유전율 2.08)이 사용되었으며 몸체와 중심 도체는 각각 금으로 도금 처리됨으로써 도체에 따른 RF 특성을 최대화하였다.

<13> 본 발명에 의해 제작된 커넥터의 몸체는 RF 특성상 그라운드의 역할을 하게 된다. 또한 삽입된 슬릿(slit)은 유전체와 중심 도체의 고정을 하는 역할과 삽입 손실 및 정재파비의 특성을 개선하는 역할을 하며 슬릿(slit)의 두께, 깊이 및 길이는 일정한 값을 유지해야만 한다. 스텝 천이(step transition)부분은 RF 특성을 개선하기 위하여 사용된 것으로 특성임피던스가 50 Ω 이 되게 설계되었으며 몸체의 스텝 천이와 중심 도체의 스텝천이의 일정한 길이를 유지해야 한다.

<14> 본 발명에서 설계된 에스엠에이(SMA) 커넥터는 차단 주파수가 18 GHz이며 특성임피던스 및 삽입손실, 그리고 전압정재파비(VSWR)가 차단 주파수에서 최적화 되었다.

【발명의 효과】

<15> 본 발명에서는 기존 커넥터의 일자형 외곽 도체, 일자형 유전체를 사용하므로 생산이 간편하고 생산 단가가 낮은 이점을 살리는 반면, 외곽 압력 고정 방식(barb captured contact)을 사용함으로써 발생되는 RF 손실을 최소화하기 위해 외곽 도체 및 유전체의 계단형 구조 및 삽입 슬릿(inserted slit)를 이용한 유전체 고정 방법을 사용함에 그 장점이 있다.

【특허청구범위】

【청구항 1】

초고주파용 에스엠에이 커넥터에 있어서, 중심 도체에 슬릿(slit)을 삽입한 에스엠에이 커넥터 구조

【청구항 2】

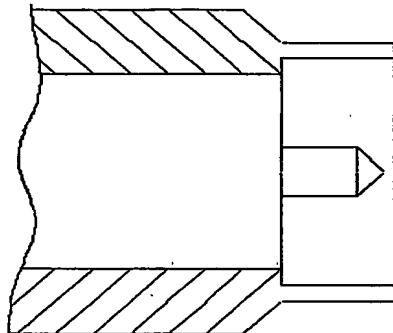
제 1항에 있어서, 상기의 중심 도체와 유전체의 고정을 위해 단순히 삽입된 슬릿을 이용한 에스엠에이 커넥터

【청구항 3】

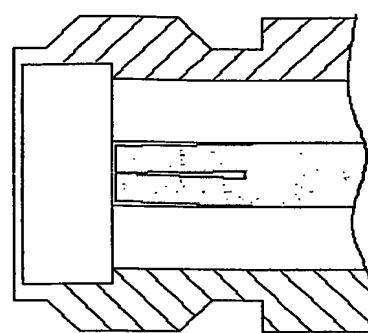
제 1항에 있어서, RF 특성의 개선을 위해 중심 도체에 계단(step) 구조를 갖는 에스엠에이 커넥터와; 몸체와 유전체의 계단(step) 구조에서 간격이 일정한 에스엠에이 커넥터

【도면】

【도 1】

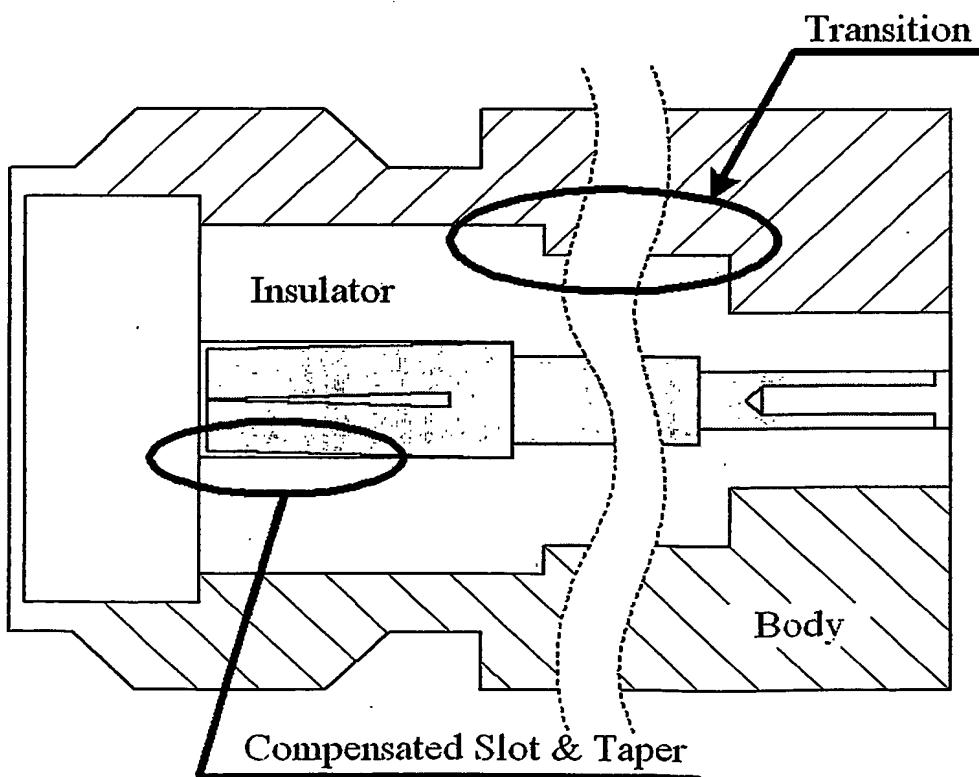


(a) male

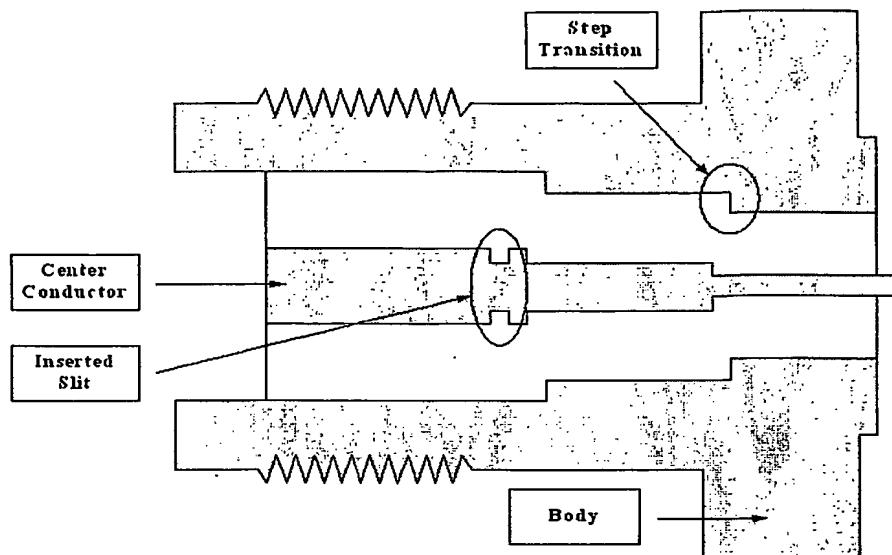


(b) female

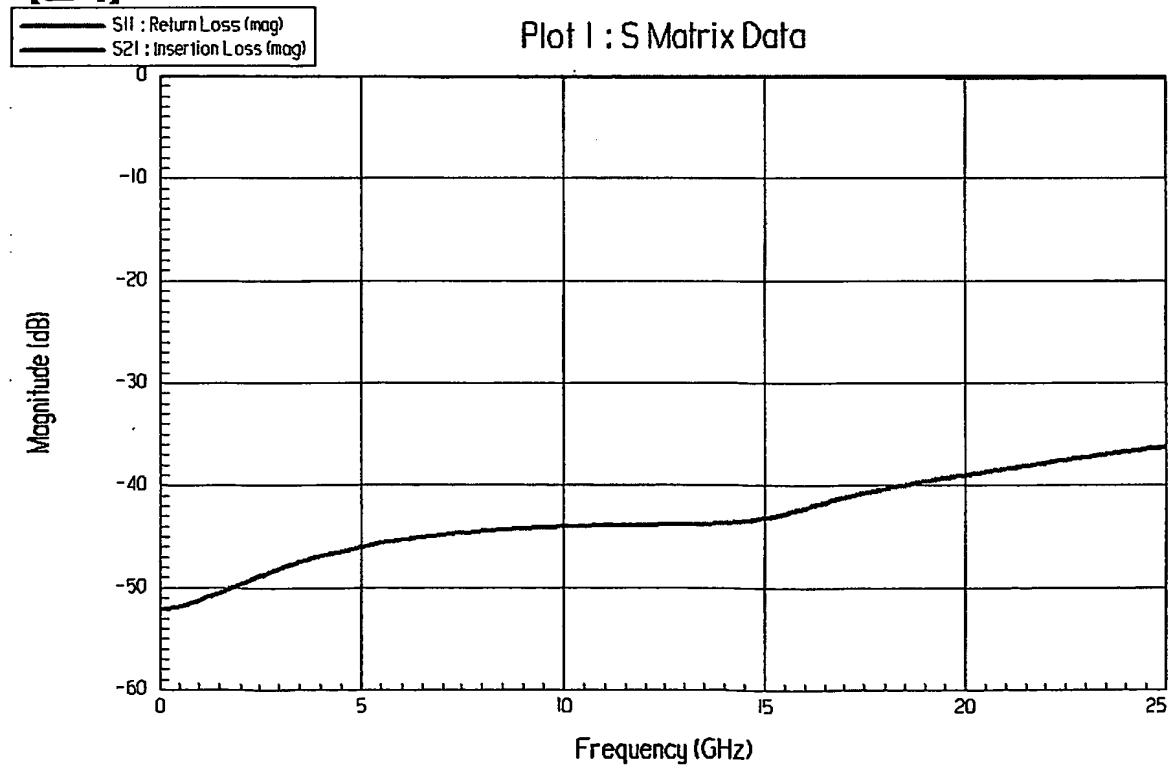
【도 2】



【도 3】



【도 4】



【도 5】

VSWR (mag)

Plot 1 : S Matrix Data

